

(様式 MD)

京都大学大学院工学研究科博士後期課程入学資格者選抜試験

機械理工学専攻・マイクロエンジニアリング専攻・航空宇宙工学専攻

入学後の教育プログラム（コース）履修志望調書

(予備調査)

専攻名	
-----	--

入学後に履修する教育プログラム（コース）の志望順位を記入すること。

志望順位	履修を志望する教育プログラム（コース）
()	前後期連携教育プログラム（融合工学コース） [分野名：]
()	前後期連携教育プログラム（高度工学コース）

日付_____

氏名_____

印

注意 本志望調書は平成 31 年 1 月 11 日(金)午後 5 時まで
〒615-8540 京都市西京区京都大学桂 京都大学大学院工学研究科 C クラスター事務区教務掛
(マイクロエンジニアリング専攻)宛て
提出すること(必着)
※入学願書とは提出期限、提出・問合せ先が異なるので注意すること。